

# 行业简讯

二〇二六年第五期

5月29日发

协会办公室编印

(总第462期)

(行业内交流)

## 内容提要

### 综合信息

- ☆ 2026年一季度电子信息制造业运行情况

### 行业动态

- ☆ 2025年中国电子专用设备行业经济运行分析
- ☆ 2026年一季度行业20家上市公司营收与去年同期基本持平

### 协会动态

- ☆ 协会知识产权委员会动态  
聚焦会员实务，协会助力会员知识产权工作发展
- ☆ 半导体设备核心部件“终点检测系统 A101-N1”通过科技成果鉴定

### 会员动态

- ☆ 华海清科：首台8英寸晶圆留环减薄机 Versatile-GR200 出机
- ☆ 盛美上海：首台 PECVD SiCN 设备顺利出机
- ☆ 晶盛机电：与 V Technology 合作携手进军半导体量检测高端市场
- ☆ 捷佳伟创：微纳米气泡水清洗设备成功出海

## 市场动态与预测

- ☆ 半导体离子注入机进入需求扩容 中国市场接近全球四成

## 新会员

- ☆ 南京丹联科技有限公司
- ☆ 上海优尊真空设备有限公司
- ☆ 机械工业第六设计研究院有限公司
- ☆ 江苏容道社半导体设备科技有限公司
- ☆ 上海求坤新材料科技有限公司
- ☆ 深圳矩阵多元科技有限公司

## 会员单位更名通知

# 综合信息

## 2026 年一季度电子信息制造业运行情况

2026 年一季度，我国电子信息制造业生产快速增长，出口持续回升，效益大幅提升，投资增速加快，行业整体发展态势良好。

### 一、生产快速增长

一季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 13.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高 7.5%和 1.1%。

主要产品中，手机产量 3.45 亿台，同比增长 0.6%，其中智能手机产量 2.98 亿台，同比增长 6.9%；微型计算机设备产量 7202 万台，同比下降 8.4%；集成电路产量 1272 亿块，同比增长 24.3%。

### 二、出口持续回升

一季度，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长 4.2%。

据海关统计，一季度，我国出口笔记本电脑 2940 万台，同比下降 11.8%；出口手机 1.65 亿台，同比下降 1.5%；出口集成电路 850 亿个，同比增长 13.4%。

### 三、效益大幅提升

一季度，规模以上电子信息制造业实现营业收入 4.31 万亿元，同比增长 14.8%；营业成本 3.69 万亿元，同比增长 11.7%；实现利润总额 2170 亿元，同比增长 1.25 倍。3 月份，规模以上电子信息制造业营业收入 1.68 万亿元，同比增长 15.7%。

### 四、投资增速加快

一季度，电子信息制造业固定资产投资同比增长 5.4%，比同期工业投资增速低 0.4%。

### 五、中东部地区收入增长较快

一季度，规模以上电子信息制造业：

东部地区实现营业收入 30028 亿元，同比增长 11.6%；

中部地区实现营业收入 8201 亿元，同比增长 32.8%；

西部地区实现营业收入 4664 亿元，同比增长 9.3%；

东北地区实现营业收入 204.8 亿元，同比下降 1.9%。

（来自：工信部运行监测协调局）

# 行业动态

## 2025 年中国电子专用设备行业经济运行分析

### 主营产品销售收入同比增长 2.5%

2025 年中国电子专用设备行业尽管受到光伏市场产能过剩的影响，但在集成电路和其它电子专用设备市场的推动下，行业主要经济指标继续保持了增长态势，2025 年中国电子专用设备行业 105 家规模以上（主营产品年销售收入 1000 万元以上）主要制造商主营产品（电子专用设备和电子专用模具）销售收入同比增长 2.5%，出口交货值增长 38.2%。

### （一）2025 年电子专用设备行业经济运行基本情况

表一 2025 年电子专用设备行业各项经济指标完成情况表

序号	主要经济指标	单位	2025 年	2024 年	同比增长 %
1	总产值（现价）	亿元	1378.51	1529.20	-9.9
	其中：主营产品	亿元	1213.33	1346.37	-9.9
2	工业增加值	亿元	483.66	474.86	1.9
	其中：主营产品	亿元	437.64	450.23	-2.8
3	总产量	台	88187	111079	-20.6
	其中：主营产品	台	83278	104903	-20.6
4	总销量	台	111146	121918	-8.8
	其中：主营产品	台	103625	114953	-9.9
5	销售收入（不含税）	亿元	1602.09	1586.07	1.0
	其中：主营产品	亿元	1392.56	1358.41	2.5
6	利润总额	亿元	190.87	198.38	-3.8
7	税金总额	亿元	47.50	60.66	-21.7
8	出口交货总值	亿元	147.63	109.98	34.2
	其中：主营产品	亿元	130.06	94.12	38.2

9	职工总人数	人	90071	83712	7.6
	其中：工程技术人员	人	32406	31925	1.5
10	固定资产原值	亿元	694.45	581.30	19.5
11	固定资产净值	亿元	474.16	415.20	14.2
12	新产品完成项目	项	787	820	-4.0
	其中：主营产品	项	719	744	-3.4

## (二) 2025 年中国电子专用设备行业各类产品销售收入情况

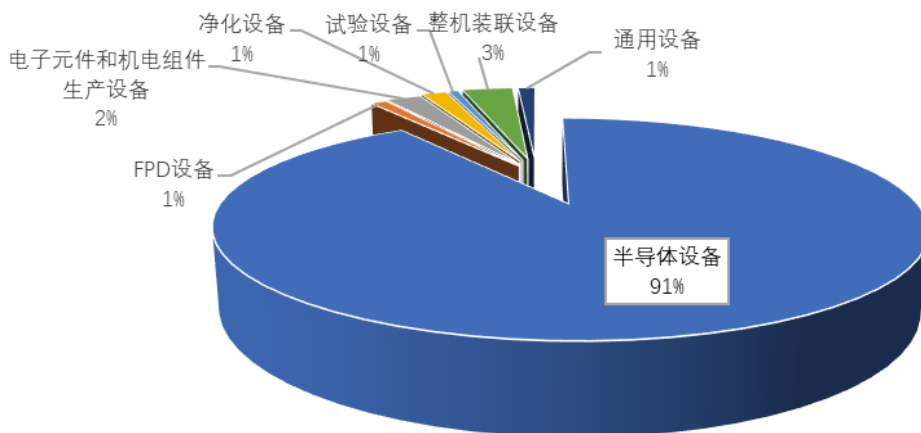
2025 年，在电子专用设备行业各类产品中，半导体设备销售收入达到 1262 亿元，出口交货值达到 112.55 亿元，仍位居各类产品销售收入和出口的首位。

2025 年，在锂电池设备市场的推动下，电子元件和机电组件生产设备销售收入增速最快，同比增长达到 77.3%。

表二 2025 年电子专用设备行业主营产品分类销售情况表

主营产品类别	销售量		销售收入		出口交货值	
	台	同比 %	亿元	同比 %	亿元	同比 %
半导体器件生产设备	56817	-15.0	1262.42	1.4	112.55	30.5
平板显示与真空器件生产设备	2459	26.6	13.39	37.8	0.96	324.6
电子元件和机电组件生产设备	2236	13.8	29.83	77.3	4.93	578.1
空气、水净化和气体纯化设备及电磁屏蔽设备	19573	-4.3	21.27	-11.5	0.38	36.6
气候环境模拟和可靠性试验设备	1011	-3.9	8.54	4.1	0.68	14.6
电子整机装联和 SMT 设备	19424	-8.4	42.81	-0.7	8.76	69.2
电子通用设备	2105	37.6	14.30	21.4	1.81	102.3
<b>合 计</b>	<b>103625</b>	<b>-9.9</b>	<b>1392.56</b>	<b>2.5</b>	<b>130.06</b>	<b>38.2</b>

2025年电子专用设备各类产品销售收入占比



### （三）2025年中国电子专用设备行业主营产品销售收入前十名

2025年中国电子专用设备行业主营产品销售收入前十名（详见表三）销售收入总计为991.81亿元，占行业主营产品销售收入总额的78.6%，比2024年的前十名提高了3.4个百分点。2025年入围行业前十名企业主营产品销售收入在45.9亿元，前十名入围门槛比2024年提高了11.76亿元。

北方华创科技集团股份有限公司2025年主营产品销售收入位居行业首位，达到332.43亿元，同比增长29.81%。

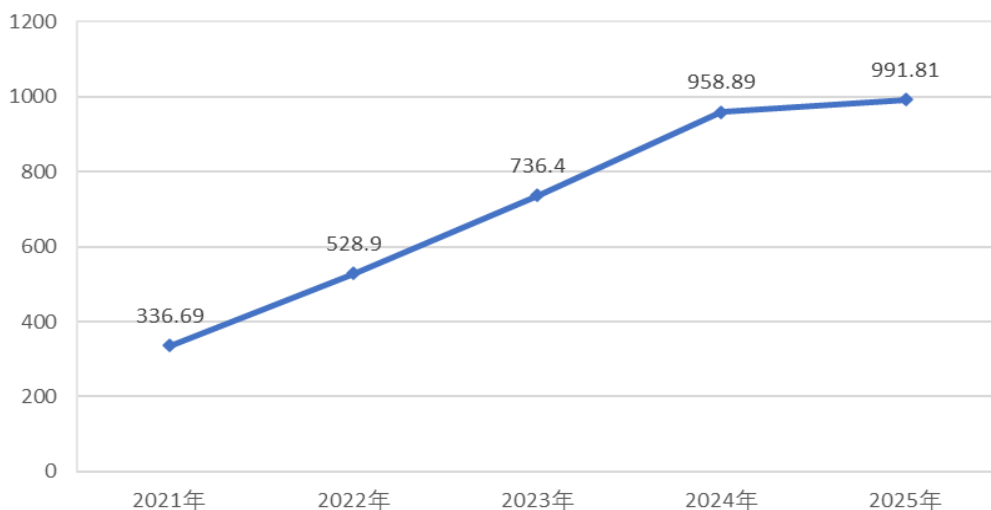
2025年行业主营产品销售收入前十名中增长最快的三个企业是拓荆科技股份有限公司（59.07%）、华海清科股份有限公司（36.47%）、中微半导体设备（上海）股份有限公司（34.75%）、。

表三 2025年电子专用设备行业主营产品销售收入前十名

排名	单位名称	主营产品销售收入（亿元）		
		2025年	2024年	同比增长（%）
1	北方华创科技集团股份有限公司	332.43	256.08	29.81
2	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	147.44	182.87	-19.37

3	中微半导体设备(上海)股份有限公司	105.27	78.12	34.75
4	浙江晶盛机电股份有限公司	84.03	133.63	-37.12
5	盛美半导体设备(上海)股份有限公司	65.04	54.40	19.56
6	拓荆科技股份有限公司	62.96	39.58	59.07
7	中电科电子装备集团有限公司	52.62	65.87	-20.12
8	北京屹唐半导体科技股份有限公司	49.64	45.29	9.60
9	华海清科股份有限公司	46.48	34.06	36.47
10	无锡奥特维科技股份有限公司	45.90	78.16	-41.27
	<b>合 计</b>	<b>991.81</b>	<b>968.06</b>	2.45

2021年~2025年行业主营产品销售收入前十名总额 (亿元)



#### (四) 2025年中国电子专用设备行业利税总额前十名

2025年行业利税总额前十名企业(见表四)的利税总额为222.61亿元,占全行业利税总额的93.39%。

其中:北方华创科技集团股份有限公司2025年完成利税74.37亿元,仍然位居行业首位;拓荆科技股份有限公司2025年利税增长最快达到214.08%。

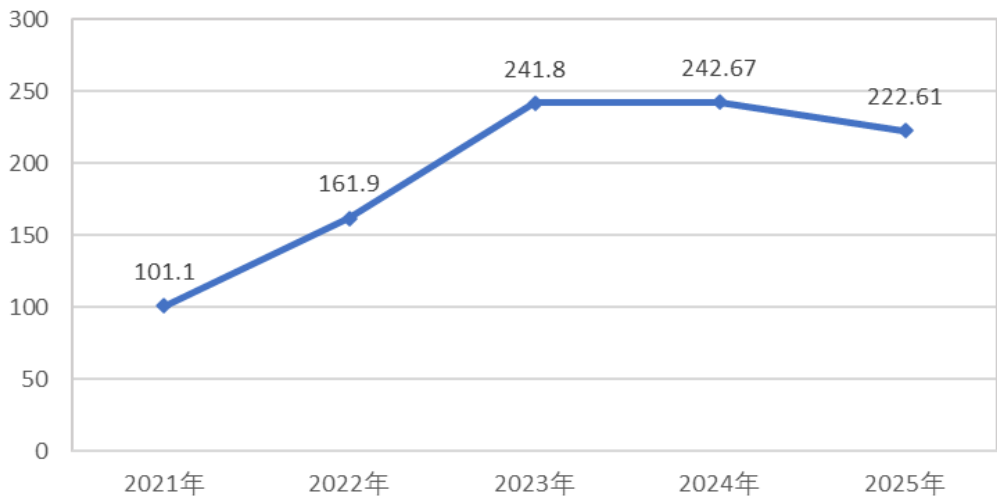
2025年利税前十名实现利润190.22亿元,占行业总利润的99.66%。上交税金32.39

亿元，占行业总税金的 68.19%。

表四 2025 年电子专用设备行业利税前十名单位

序号	单位名称	利税总额 (亿元)		
		2025年	2024年	同比增长%
1	北方华创科技集团股份有限公司	74.37	76.91	-3.30
2	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	32.64	34.18	-4.51
3	中微半导体设备(上海)股份有限公司	24.91	19.62	26.96
4	拓荆科技股份有限公司	21.86	6.96	214.08
5	浙江晶盛机电股份有限公司	15.38	44.54	-65.47
6	华海清科股份有限公司	14.92	18.07	-17.43
7	杭州长川科技股份有限公司	14.44	7.88	83.25
8	盛美半导体设备(上海)股份有限公司	11.98	11.02	8.71
9	北京屹唐半导体科技股份有限公司	7.02	5.32	31.95
10	北京华峰测控技术股份有限公司	5.09	3.73	36.46
	合 计	222.61	242.67	-8.27

2021年~2025年行业利税前十名总额 (亿元)



## （五）2025 年电子专用设备行业研发投入呈现快速增长

2025 年电子专用设备十家上市公司研发投入合计 179.03 亿元，与 2024 年该十家公司研发投入相比增加了 29.27%。其中：北方华创科技集团股份有限公司 2025 年研发投入位居首位，达到 72.77 亿元；中微半导体设备(上海)股份有限公司 2025 年研发投入增长最快，达到 52.65%；深圳中科飞测科技股份有限公司研发投入占营收最高，达到 31.95%。

表五 2025 年电子专用设备 10 家上市公司研发投入（亿元）

	2025 年	同比增长	研发投入占营收
北方华创科技集团股份有限公司	72.77	34.74%	18.49%
中微半导体设备(上海)股份有限公司	37.44	52.65%	30.23%
杭州长川科技股份有限公司	12.68	23.77%	23.97%
盛美半导体设备(上海)股份有限公司	12.55	49.64%	18.49%
浙江晶盛机电股份有限公司	9.55	-14.67%	8.41%
拓荆科技股份有限公司	8.59	13.66%	13.18%
北京屹唐半导体科技股份有限公司	7.39	3.03%	14.55%
深圳中科飞测科技股份有限公司	6.56	31.76%	31.95%
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	6.07	-6.38%	3.93%
华海清科股份有限公司	5.43	37.98%	11.69%
合计	179.03	29.27%	16.43%

## （六）2025 年中国电子专用设备行业经济运行存在主要问题

1、2025 年受光伏行业产能过剩影响，太阳能设备销售继续受阻，亏损额增长

2025 年家太阳能设备制造商销售收入同比减少，亏损总额达到亿元。

2、2025 年国产集成电路设备继续得到了快速增长，但在中国大陆市场占有率仍然较低，特别是一些高端芯片生产设备开发难度大，由于缺乏高科技创新人才，仍然需要依靠进口。

3、设备核心部件需要进口，由于汇率变化，增加了设备成本。

## 2026 年一季度行业 20 家上市公司营收与去年同期基本持平

2026 年一季度，电子专用设备行业 20 家上市公司总营收达到 311.05 亿元，同比增加 1.24%，与去年同期营收基本持平，扣非归母净利润 26.48 亿元，与去年同期相比减少 26.25%。

2026 年一季度 20 家上市电子专用设备制造企业经营业绩

	证券简称	营收(亿元)	营收同比	扣非归母净利润(亿元)	扣非归母净利润同比
1	北方华创	103.23	25.80%	16.27	3.60%
2	中微公司	29.15	34.13%	4.78	60.09%
3	至纯科技	28.55	-20.81%	-8.11	不适用
4	晶盛机电	17.29	-44.88%	0.83	-83.41%
5	捷佳伟创	14.95	-63.52%	1.87	-70.70%
6	盛美上海	14.76	13.06%	1.06	-57.24%
7	长川科技	13.78	69.09%	3.25	612.27%
8	华海清科	12.01	31.66%	2.25	5.97%
9	拓荆科技	11.12	56.97%	1.02	不适用
10	富创精密	10.40	36.84%	0.38	不适用
11	屹唐股份	10.37	-10.58%	1.05	-24.64%
12	奥特维	10.32	-33.01%	0.39	-65.98%
13	先导基电	5.35	178.17%	-0.18	不适用
14	芯碁微装	5.15	112.48%	1.05	104.34%
15	微导纳米	4.82	-5.54%	0.22	-72.85%
16	苏试试验	4.68	8.88%	0.42	7.18%
17	中科飞测	3.96	34.63%	-1.16	不适用
18	京仪装备	3.92	16.13%	0.43	34.73%
19	天准科技	3.84	75.61%	0.03	不适用
20	凯格精机	3.40	72.80%	0.63	99.65%
	合计	311.05	1.24%	26.48	

# 协会动态

## 协会知识产权委员会动态

### 聚焦会员实务，协会助力会员知识产权工作发展

协会知识产权委员会积极发挥专业优势，通过实地调研、线上赋能与资源协调等多维举措，构建了一套服务企业创新的联动机制，从多维度扎实推进知识产权工作。

#### 一、深入一线，交流沟通

4月10日，协会知产委走访了北京华丞电子有限公司，开展实地调研工作。此次走访旨在深入企业一线，交流沟通会员单位在知识产权领域面临的实际问题与潜在风险，为后续精准服务打下了坚实基础。

#### 二、线上赋能，开拓思路

4月17日，协会知产委举办“自主创新中的专利情报利用与创新高度验证”线上公益专题讲座。知产委主任、北京芯创智源知识产权代理事务所马志勇博士主讲，围绕最新技术情报的收集方法、IP技术情报在自主创新中的分析利用，以及如何验证自主创新技术的“创新高度”进行了深入讲解，为企业把握未来技术发展趋势提供了前沿的理论指导。

#### 三、牵线落地，提升会员实务能力

4月28日，基于前期走访调研的反馈结果，协会知产委牵线并促成日联科技集团成功举办“创新成果专利化”专场赋能。赋能旨在提升研发人员专利化能力，帮助企业高质量专利产出。活动特邀多位行业资深讲师，聚焦创新点挖掘、专利检索、技术交底书撰写等关键实务环节展开系统教学，有效提升了参训人员对研发成果中可专利化点的识别与保护能力，切实推动了企业创新成果的专利化进程。

知识产权是企业创新发展的核心资产，也是市场竞争的坚实护城河

从深入一线的实地调研，到前沿理论的线上剖析，再到紧贴实务的专场培训，协会知产委始终致力于为企业提供全链条、多维度的专业支持。面对日新月异的技术变革与复杂的市场环境，我们深知每一家企业在创新之路上都可能面临独特的挑战。为此，如果您在专利布局、侵权风险排查或高价值专利培育等方面有进一步的需求，欢迎随时与协会知产委联系（cepea1987@126.com）。我们期待与您深入交流，共同推进企业专属的知识产权解决方案，共同护航企业的创新成果行稳致远。

## 半导体设备核心部件“终点检测系统 A101-N1”通过科技成果鉴定

5月20日，由中国电子专用设备工业协会组织和主持，在上海车仪田科技有限公司召开了由上海车仪田科技有限公司（简称：车仪田）自主研制的“终点检测系统 A101-N1”科技成果鉴定会。专家委员会专家听取了项目的研究报告、经济效益分析报告，并审查了该项目的测试报告、科技查新报告、用户使用报告等项目相关技术文件，考察了项目产品研发生产现场。鉴定委员会专家一致同意该项目产品通过科技成果鉴定。



\*\*\*\*\*

## 会员动态

### 华海清科：首台 8 英寸晶圆留环减薄机 Versatile-GR200 出机

近日，华海清科股份有限公司（简称：华海清科）自主研发的首台 8 英寸晶圆留环减薄机 Versatile-GR200 顺利出机，发往国内集成电路制造企业。该机型通过留环技术为超薄晶圆提供支撑，避免碎裂，可满足 80 微米以下加工需求，主要应用于功率器件领域。此举打破国际厂商垄断，为新能源汽车、储能等产业提供高性能、高性价比的国产装备解决方案。

（来自：华海清科）

## 盛美上海：首台 PECVD SiCN 设备顺利出机

近日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“盛美上海”）宣布，其首台等离子体增强化学气相沉积（PECVD）碳氮化硅（SiCN）设备已正式出机，现发往客户端进行最终验证。该设备专为 300 毫米晶圆工艺设计，最高工艺温度可达 400 摄氏度。该平台配置有四个晶圆装载口及三个工艺腔体，以支持高效的晶圆传送与工艺运行。

该设备旨在支持 55 纳米及以下高端 IC 工艺的后段金属互联工艺应用中的 PECVD NDC (SiCN)工艺，应用场景包括铜氧化抑制、铜扩散阻挡层及刻蚀停止层。

（来自：盛美上海）

## 晶盛机电：与 V Technology 合作携手进军半导体量检测高端市场

浙江晶盛机电股份有限公司（简称：晶盛机电）与 V Technology 签署战略合作协议，双方将在中国成立合资公司，聚焦半导体量检测设备的研发、生产与销售。依托晶盛机电在半导体装备及智能制造领域的深厚积累，结合 VTEC 国际领先的量检测技术，合力推动设备国产化与智能化升级，打破高端市场技术壁垒，破解“卡脖子”难题。此次合作将加速高端量检测设备的技术跃迁与量产应用，提升国产半导体产业链自主可控能力及产品良率，为全球供应链稳定贡献力量。

（来自：晶盛机电）

## 捷佳伟创：微纳米气泡水清洗设备成功出海

近日，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（简称：捷佳伟创）首次将微纳米气泡水清洗工艺应用于半导体/先进封装清洗装备，成功出货至海外，为高端器件精细化清洗提供全新解决方案。该装备以微纳米气泡水为核心介质，无需化学试剂，环保高效；可适配 TSV、微细电极等精密工艺，实现 AR=10:1 高纵横比 TSV 产品清洗，28nm 级微小颗粒去除率超 99%。未来，公司将深耕先进清洗领域，推动技术向绿色化、精细化发展，赋能全球半导体产业升级。

（来自：捷佳伟创）

# 市场动态与预测

## 半导体离子注入机进入需求扩容 中国市场接近全球四成

根据 QYResearch 行业报告《全球及中国半导体离子注入机市场现状及发展研究 2026-2032》显示，2025 年全球半导体离子注入机市场规模约 30.1 亿美元，预计到 2032 年将增至 48.3 亿美元，2026-2032 年复合增速约 8.2%；其中，中国市场 2025 年规模约 11.8 亿美元，到 2032 年预计接近 19.1 亿美元，全球占比维持在接近四成的高位。

从产品结构看，大束流离子注入机仍是当前市场的主体，主要承担高剂量、低能量、高通量工艺任务，构成行业收入的最大盘子；中束流设备凭借通用性强、适配逻辑和存储主流工艺，仍将维持稳定需求；高能离子注入机则是未来增速最突出的核心方向之一，受背面注入、深层掺杂、SOI 相关工艺以及 SiC/GaN 器件制造需求推动，增长速度明显快于行业平均。若从技术路线看，常规注入仍占主流，但高温注入、氢/氮注入的增速更快，反映出行业正在从“标准硅基掺杂设备”向“面向特色材料与特色工艺的平台型装备”演进。

从下游应用看：逻辑器件仍是离子注入机最大的需求来源，主要因为先进逻辑与主流 CMOS 工艺对浅结、源漏、阱区和掺杂轮廓控制要求极高；存储器需求体量同样可观，但受资本开支周期影响波动性更强；图像传感器领域近年表现突出，主要得益于 CIS 对表面损伤控制、均匀性和特殊注入工艺要求较高；功率器件则是最值得关注的高成长应用方向之一，尤其在电动汽车、光伏储能、工业电驱及高压快充等场景带动下，Si、SiC 乃至部分 GaN 器件对高剂量、高能量、高温注入平台的需求快速提升。总体而言，行业需求正在从“逻辑+存储双支柱”逐步扩展为“逻辑稳盘、功率加速、CIS 提升、特色器件补充”。

总体判断，半导体离子注入机行业未来几年仍将保持较快增长，全球市场延续中高速扩容，中国市场则大概率继续维持全球最大单一区域地位。结构上看，传统大束流和中束流设备仍是市场基本盘，但高能注入、高温注入、氢/氮注入将成为决定行业估值与竞争格局变化的关键增量方向；竞争上看，短期内全球市场仍将维持高集中度，美日龙头优势明显，但在中国市场，本土企业的产品谱系、客户验证和量产导入正在逐步推进，市场份额存在持续提升空间。展望未来，离子注入机将不再只是标准掺杂设备，而是向“多工艺兼容、特色材料适配、平台化扩展、高端化国产替代”方向持续演进，行业景气度与战略价值均值得长期重视。

(来自：杨军平 QYResearch 半导体行业深度调研)

# 新会员

## 南京丹联科技有限公司

会员证号：10016

法定代表人：田丽杰 总经理：杨哲

该公司是一家私有企业，公司专业从事半导体专用设备部件的研发、制造及销售。公司主要产品：加热产品、加热设备等。该公司 2025 年完成销售额 5428 万元。公司现有职工 97 人，其中工程技术人员 24 人。

地址：江苏省南京市江宁区湖熟街道工业区分区金阳路 8 号 邮编：211121

<https://www.danlian.cn/> E-mail: tianlijie@dandy-link.cn

电话：025-8336 1972 传真：025-5771 9102 手机：180 6163 2102

## 上海优尊真空设备有限公司

会员证号：10017

法定代表人：崔汉博 总经理：万华东

该公司是民营企业，公司专业从事半导体专用真空设备及零部件的研发、制造及销售。公司主要产品：真空低温泵及真空磁悬浮分子泵设备制造等。该公司 2025 年完成销售额 1800 万元。公司现有职工 24 人，其中工程技术人员 16 人。

地址：上海浦东新区临港产业区奔腾路 413 明珠园 10 号厂房 邮编：201306

E-mail: focus@iyzump.com 电话：021-58255800 手机：137 6461 5756

## 机械工业第六设计研究院有限公司

会员证号：10018

法定代表人：顾晓山 总经理：李航

该公司是国有企业，公司是拥有工程设计综合甲级资质的国家大型综合设计研究院。2025 年完成销售额 18.8 亿元。公司现有职工 2200 人，其中工程技术人员 1800 人。

地址：河南省郑州市中原西路 126 号 邮编：450007

<http://www.sippr.cn/> E-mail: 925222387@qq.com 手机：13937182867

## 江苏容道社半导体设备科技有限公司

会员证号：10019

法定代表人：张广东 总经理：张子谟

该公司是民营企业，主营半导体黄光区设备研发、制造与工艺整合。业务涵盖桌面科研仪器、工业设备、光刻胶湿化学品三大板块，产品涵盖 I 线、G 线、H 线多类型光刻机、匀显影设备、喷胶机，金属剥离去胶机、湿法工艺设备及桌面仪器。该公司 2025 年完成

销售额 6945 万元。公司现有职工 78 人，其中工程技术人员 28 人。

地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇芦墟临沪大道 3335 号容道社厂区 邮编：215200

<http://www.rdssemic.cn> E-mail: [liaoZHANZHAN@shrds.com.cn](mailto:liaoZHANZHAN@shrds.com.cn)

手机：159 0213 3665

### 上海求坤新材料科技有限公司

会员证号：10020

法定代表人、总经理：姜 峰

该公司是民营企业，公司专业从事特殊金属材料的研发、制造及销售。公司主要产品：316VIM/VAR、316L VAR、合金薄带、合金型材，膜片等。

地址：上海市松江区泗泾泗砖公路 351 号 6 号楼 401 邮编：201601

<https://www.qkalloy.com/> E-mail: [yijiang.zhang@qukinsh.com](mailto:yijiang.zhang@qukinsh.com)

电话：021-3778 2507 手机：159 0040 6586

### 深圳矩阵多元科技有限公司

会员证号：10021

法定代表人、总经理：张晓军

该公司是民营企业，专注于高端半导体设备研发、生产和销售的国家级高新技术企业。主营科研设备包括脉冲激光沉积、磁控溅射、电子束蒸发、分子束外延等高端薄膜制备系统；工业量产设备包括应用于板级先进封装及玻璃基板的 RDL PVD 设备、TGV PVD 设备、大尺寸等离子体设备及晶圆级 RDL/UBM PVD 设备。

地址：深圳市龙华区民治街道上芬社区龙屋工业区 6 号厂房 101 一楼 邮编：518313

<https://www.arrayedmaterials.com> E-mail: [info@arrayedmaterials.com](mailto:info@arrayedmaterials.com)

电话：0755-8670 7697 手机：138 2529 2299

### 会员单位更名通知

会员证号	原会员单位名称	更名后会员单位名称
09028	昂坤视觉（北京）科技有限公司	昂坤半导体股份有限公司

(以上文章除已署名外均为我协会办公室撰稿，未经许可，不得转载和传送)

协会通信地址：北京市复兴路 49 号 C 座 001

电 话：010-68860519

<https://www.cepea.com>

邮编：100036

传真：010-68865302

E-mail: [bgs@cepea.com](mailto:bgs@cepea.com)